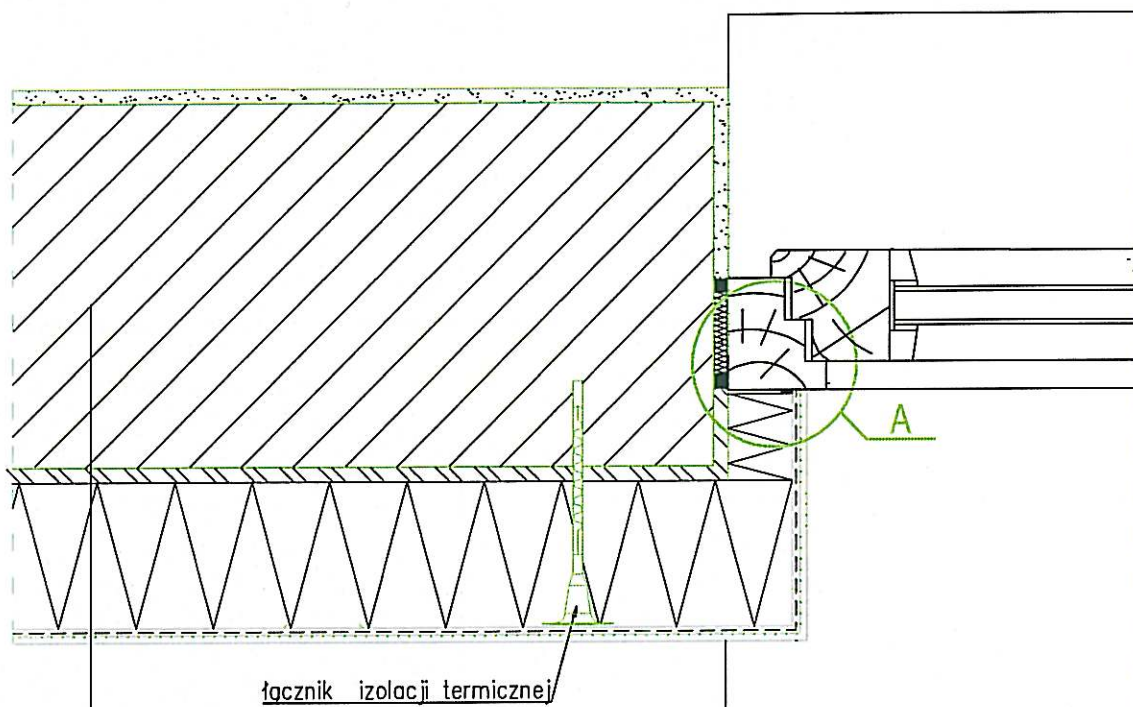
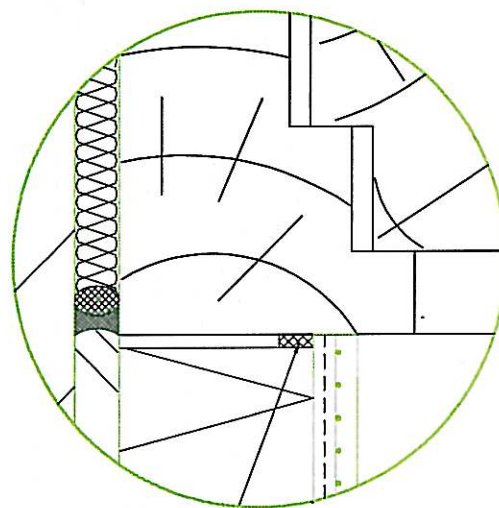


Połączenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z ościeżnicą, okno osadzone poza płaszczyzną muru – przekrój poziomy.



Szczegół A

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
4. warstwa zbrojąca – zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego – wariantowo:
 - a) akrylowa
 - podkład tynkarski
 - tynk akrylowy
 - b) mineralna
 - podkład tynkarski
 - tynk mineralny
 - farba silikonowa
 - c) silikonowa
 - podkład tynkarski
 - tynk silikonowy
 - d) silikonowa
 - podkład tynkarski
 - tynk silikonowy



taśma uszczelniająca

OBIĘKT TEMAT	Wyższe seminarium duchowne Projekt ocieplenia budynku		
ADRES	Radom ul. Młyńska 23	Stadium P.B.	
TREŚĆ OPRAC.	Detal ościeże przekrój poziomy		
Projektował	mgr inż.arch.Mściągiew Marcinia Br.-POKK/03/2002 MA-1535		Data 12.09
Inwestor	Wyższe Seminarium Duchowne 26-610 Radom ul.Młyńska 23		Skala 1 : 5 Nr rys. 12